**Hanketeade** 20. märts 2020

Holstre Kool kutsub Teie ettevõtet esitama pakkumust Viljandi vallas, Holstre külas asuva Holstre Kooli raamatukogu, klassiruumide ja spordihoone sanitaar remondiks.

**1. Pakkumuse objekt ja asukoht**

1.1. Pakkumuse objektiks on Holstre Kool, asukohaga Holstre küla, Kooli tee 1, Viljandi vald, 69602

**2. Nõuded pakkumusele**

2.1. Rahalised väärtused peavad olema esitatud eurodes.

2.2. Pakkumus peab olema jõus vähemalt **6 (kuus)** kuud.

**3. Nõuded pakkujale:**

3.1. Pakkuja peab omama majandustegevuse registris registreeringut „Ehitamine“.

3.2. Pakkujal peavad puuduma riigihangete seaduse § 95 lõikes 1 toodud hankemenetlusest kõrvaldamise alused. Pakkuja kinnitab pakkumuses vastavust nõuetele, dokumente esitama ei pea.

3.3. Edukaks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus.

3.4. Hankeleping sõlmitakse kirjalikult. Lepingu täitmise tähtaeg on **09. 07.2020.**

**4. Tehniline kirjeldus**

4.1. Pakkumuse koostamise aluseks on Holstre Kooli poolt väljastatud tehniline kirjeldus (Lisa 1).

4.2. Pakkuja on kohustatud eelnevalt tutvuma objektiga.

4.3. Ehitamine dokumenteerida (kaetud tööde aktid).

4.4. Kõik ehitustööd peavad olema teostatud vastavalt kehtivatele normidele ja seadusele. Ehitaja peab tagama, et ehitamisega seonduv tegevus on objektil ohutu.

**5. Pakkumuse sisu ja vormistamine**

5.1. Pakkumus peab olema esitatud järgnevalt:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKKUMUSE MAKSUMUSE TABEL | | | | | |
| Jrk. nr | Töö nimetus | Ühik | Maht | Ühiku hind | Maksumus eurodes |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Kokku ilma käibemaksuta | | | | |  |
| Käibemaks 20% | | | | |  |
| Kokku koos käibemaksuga | | | | |  |

**6. Pakkumuse esitamine**

6.1. Pakkumus esitada hiljemalt **03.04.2020 kell 10.00** e-posti aadressil:

[direktor@holstrekool.ee](mailto:direktor@holstrekool.ee)

6.2. Pakkumuse koostamise ajal saab lisainfot: 53400312 Merike Kukk;

[majandus@holstrekool.ee](mailto:majandus@holstrekool.ee)

Lugupidamisega

Anu Saar

Holstre Kooli direktor

Lisa 1: Tehniline kirjeldus.